

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 印刷集成电路板制备技术

请输入查询关键词

科技频道

搜索

印刷集成电路板制备技术

关键词: [集成电路板](#) [印刷电路板](#) [生产工艺](#)

所属年份: 2003

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 上海交通大学

成果摘要:

该印刷集成电路板制备技术选用低膨胀高热导的Al/SiC复合材料作为散热底板,用溅射的方法直接将陶瓷基板材料镀在散热底板上,用Ni-P镀层解决Al/SiC表面的缺陷问题,采用Al/AlO或Al/AIN梯度结构层解决镀层与散热底板的结合力问题。该技术将大功率用集成电路基板与散热底板集合于一体,减小了体积,简化了制造工艺;又可保证基板与底板间的良好结合,提高系统散热效率,提高电子线路的可靠性。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号